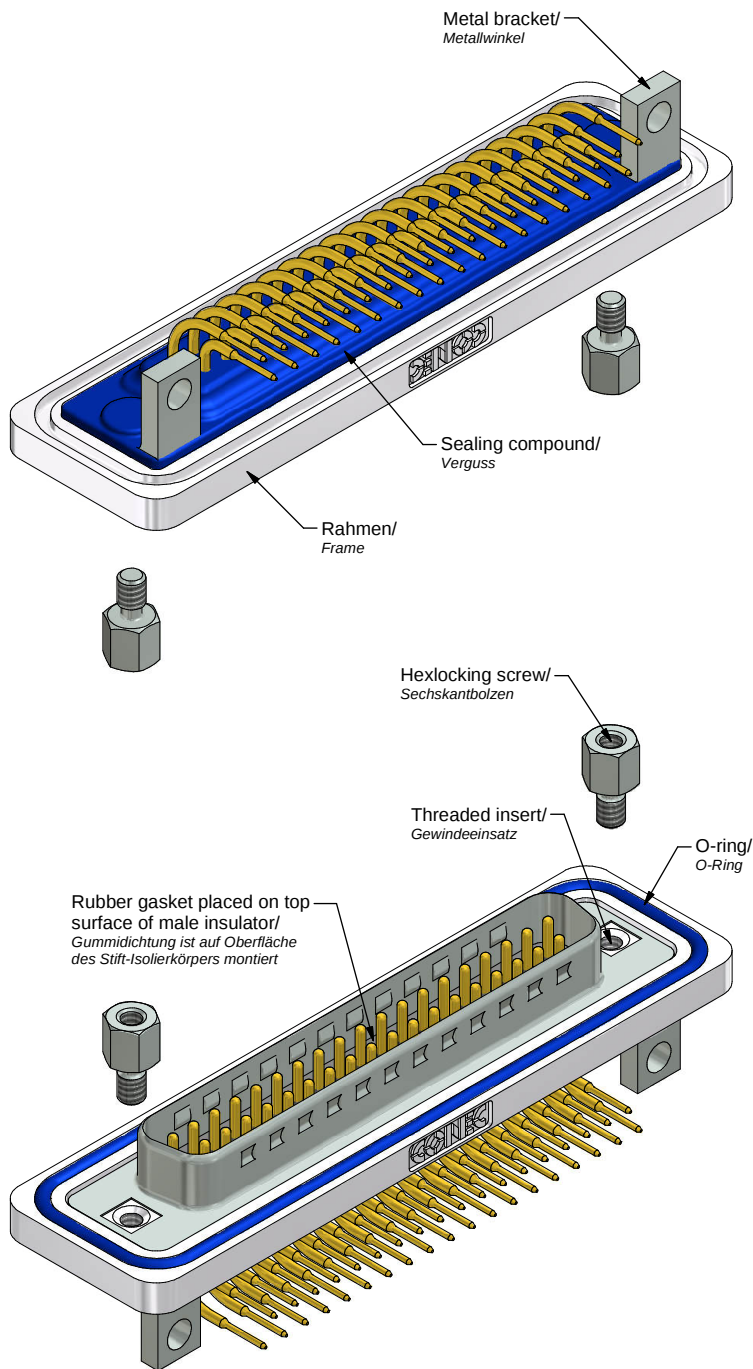


At all times water resistant connectors not in use should be covered with a Conec water resistant cap or water tight hood.
Im nicht gesteckten Zustand müssen die wasserdichten Steckverbinder mit einer wasserdichten Conec Kappe oder Haube geschützt werden.



Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5,0 A (CSA, VDE)
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP67, in mated condition/ IP67, im gesteckten Zustand
Temperature range/ Temperaturbereich:	-25 °C ... +105 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0
Shell/ Gehäuse:	Cu alloy, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Sn over Ni
Frame/ Rahmen:	GD-Zn, Ni
Threaded insert/ Gewindeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni
O-ring/ O-Ring:	Silicone
Sealing compound/ Verguss:	PUR
Hexlocking screw/ Sechskantbolzen:	Stainless steel/ Edelstahl
Rubber gasket/ Gummidichtung:	TPE

Installation specification/

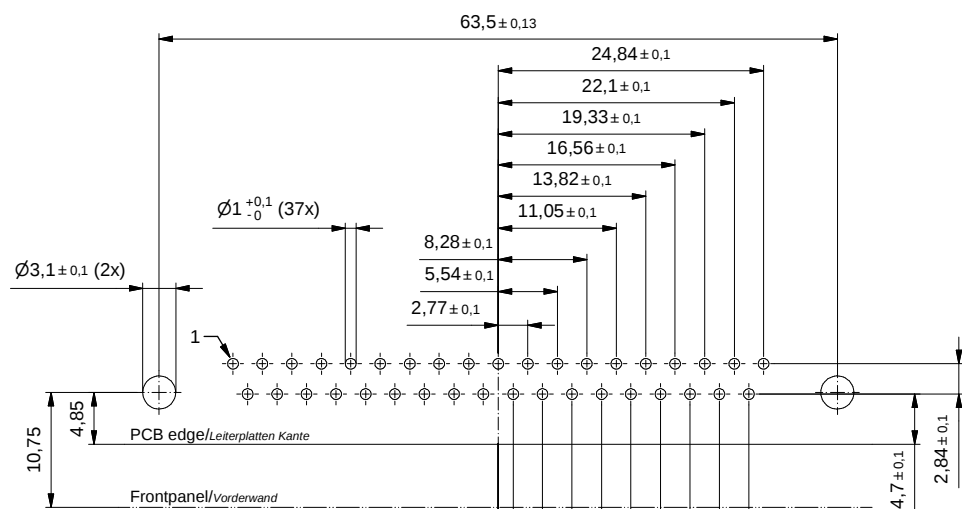
Montagedaten:

Solder parameter for wavesoldering/ Lötparameter im Wellenlötverfahren:	
Solder preheat temperature/ Vorheiztemperatur:	120 °C for 120 sec. max./ 120 °C für 120 sek. max.:
Solder bath temperature/ Lötbadtemperatur:	240 °C for 5 sec. max./ 240 °C für 5 sek. max.
Recommended torque value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	3.1 in.LB / max. 3.5 in.LB/ 35 Ncm / max. 40 Ncm
PCB hole drillings/ recommended panel cut-out/ Leiterplattenbohrbild/ empfohlener Montageausschnitt:	see sheet 2/ siehe Seite 2
Panel thickness/ Rückwand Dicke:	1,0 mm min. ... 1,6 mm max.

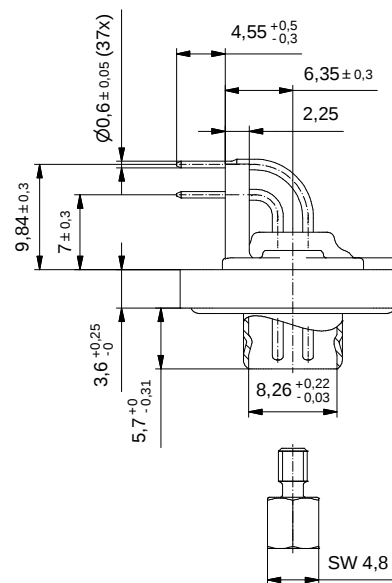
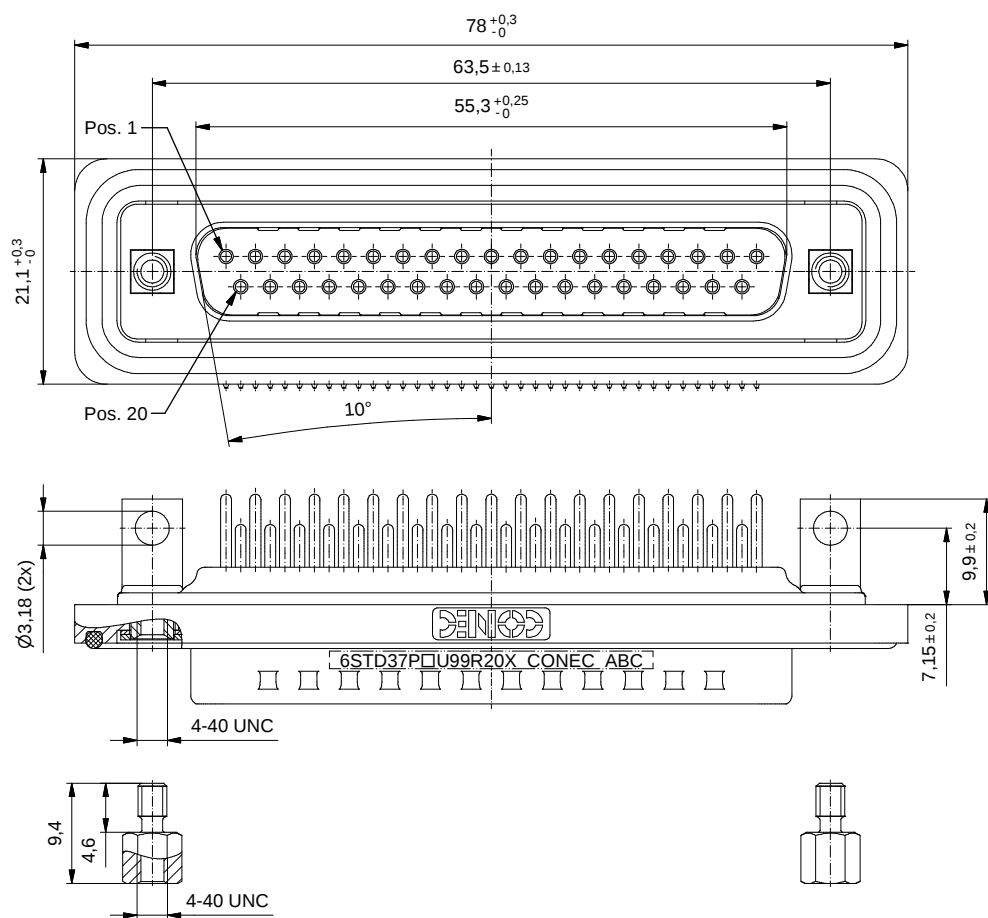
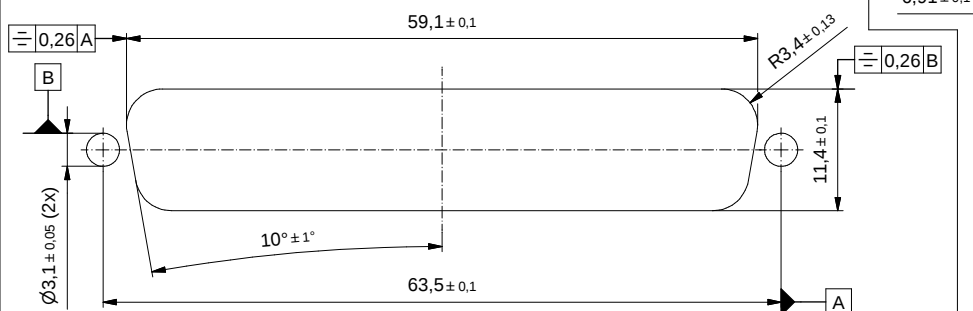
Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
6STD37PAU99R20X	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel
6STD37PBU99R20X	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
6STD37PCU99R20X	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel

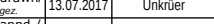
dim. in mm		D-SUB Male 37pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert and hexlocking screw D-SUB Stiftleiste 37pol. Lötstift gewinkelt 90° mit Metallwinkel, Innengewinde und Sechskantbolzen	
drawn/ gez.	Date/Datum 13.07.2017	Name Unkrüer	
appd./ gepr.	13.07.2017	Schmidt	
Index: a Original	Scale/Maßstab: 2:1	dwg no / Z.-nr.: 15K1A2036	DIN-A3
Status: InBearbeitung			1 / 2
RoHS compliant/konform			

PCB hole drillings (PCB top side) /
Leiterplattenbohrbild (Leiterplatten Oberseite)



Recommended panel cut-out /
empfohlener Montageausschnitt:



		 dim. in mm		D-SUB Male 37pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert and hexlocking screw	
		Date/Datum 13.07.2017	Name Unkrüer	D-SUB Stiftleiste 37pol. Lötstift gewinkelt 90° mit Metallwinkel, Innengewinde und Sechskantbolzen	
		drawn/ gez. appd./ gepr.	13.07.2017 13.07.2017	Schmidt	
Index: a Original	Scale/Maßstab: 2 : 1			dwg no / Z.-nr.:	15K1A2036
Status: InBearbeitung					DIN- A3
RoHS compliant/konform					2 / 2